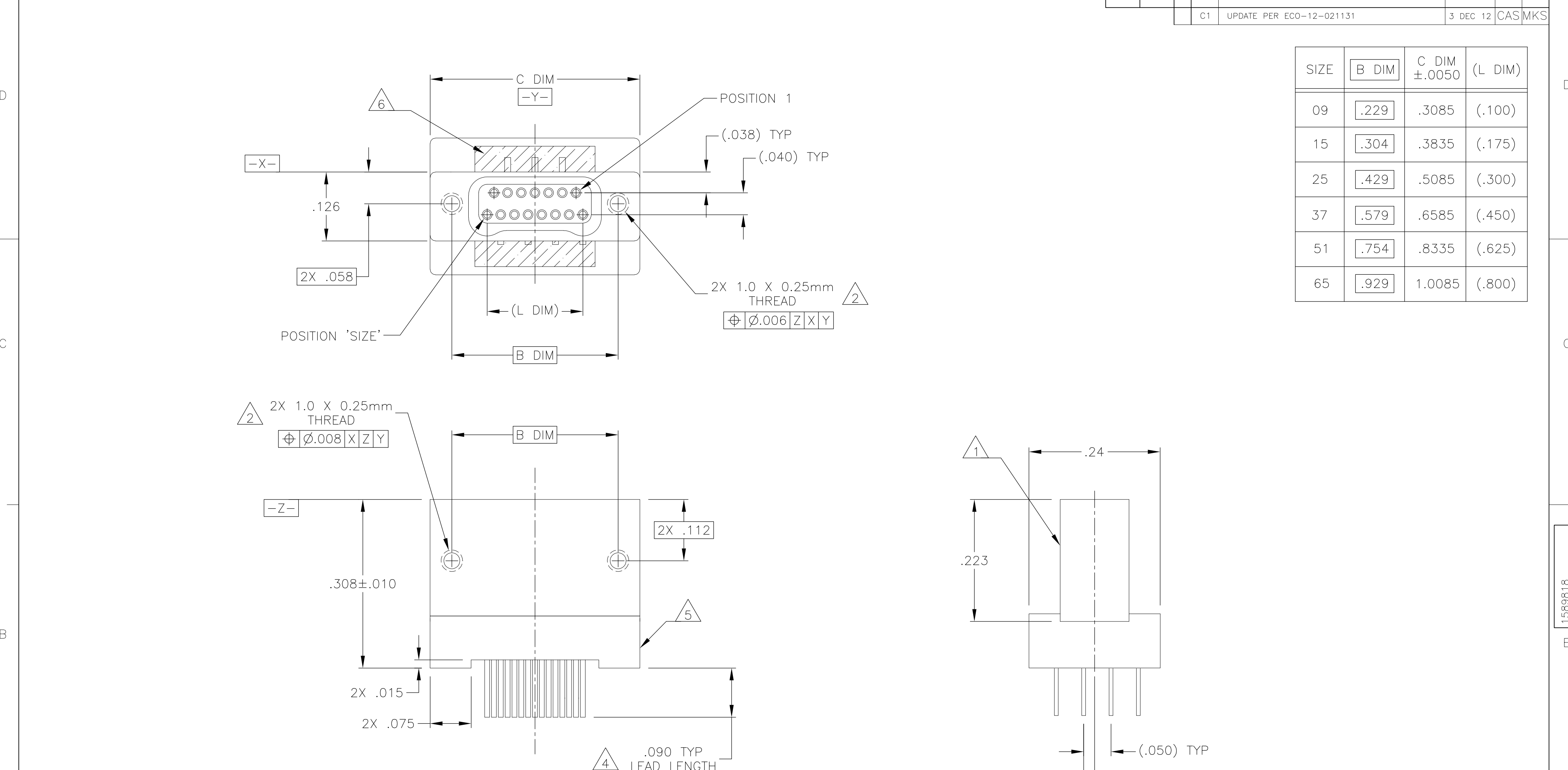




SIZE	B DIM	C DIM ±.0050	(L DIM)
09	.229	.3085	(.100)
15	.304	.3835	(.175)
25	.429	.5085	(.300)
37	.579	.6585	(.450)
51	.754	.8335	(.625)
65	.929	1.0085	(.800)

1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER ASTM B488
303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700
INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
2. STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
3. MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TYCO ELECTRONICS FOR DETAILS.
4. LEAD MATERIAL: HH BRASS, GOLD PLATED PER ASTM B488
5. LEAD ORGANIZER MATERIAL IS LIQUID CRYSTAL POLYMER PER ASTM D5138
6. THROUGH HOLE LEADS ARE EPOXY ENCAPSULATED WITHIN THE LEAD ORGANIZER
7. NANONICS TERMINATION CODE: W5
8. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/253

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
SEE NOTES

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .010
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± 1

FINISH
SEE NOTES

DWN C. SCHOLL 8 AUG 03
CHK M. STORRY 8 AUG 03
APVD -
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY, VERTICAL MOUNT,
THROUGH HOLE, 2 TO 4 ROW, .050 SPACING,
GOLD PLATED LEADS, PLASTIC OR METAL

SIZE A2
CAGE CODE 0JPN9
DRAWING NO. C=1589818
SCALE 8:1
SHEET 1 of 2
REV C1

RESTRICTED TO
-

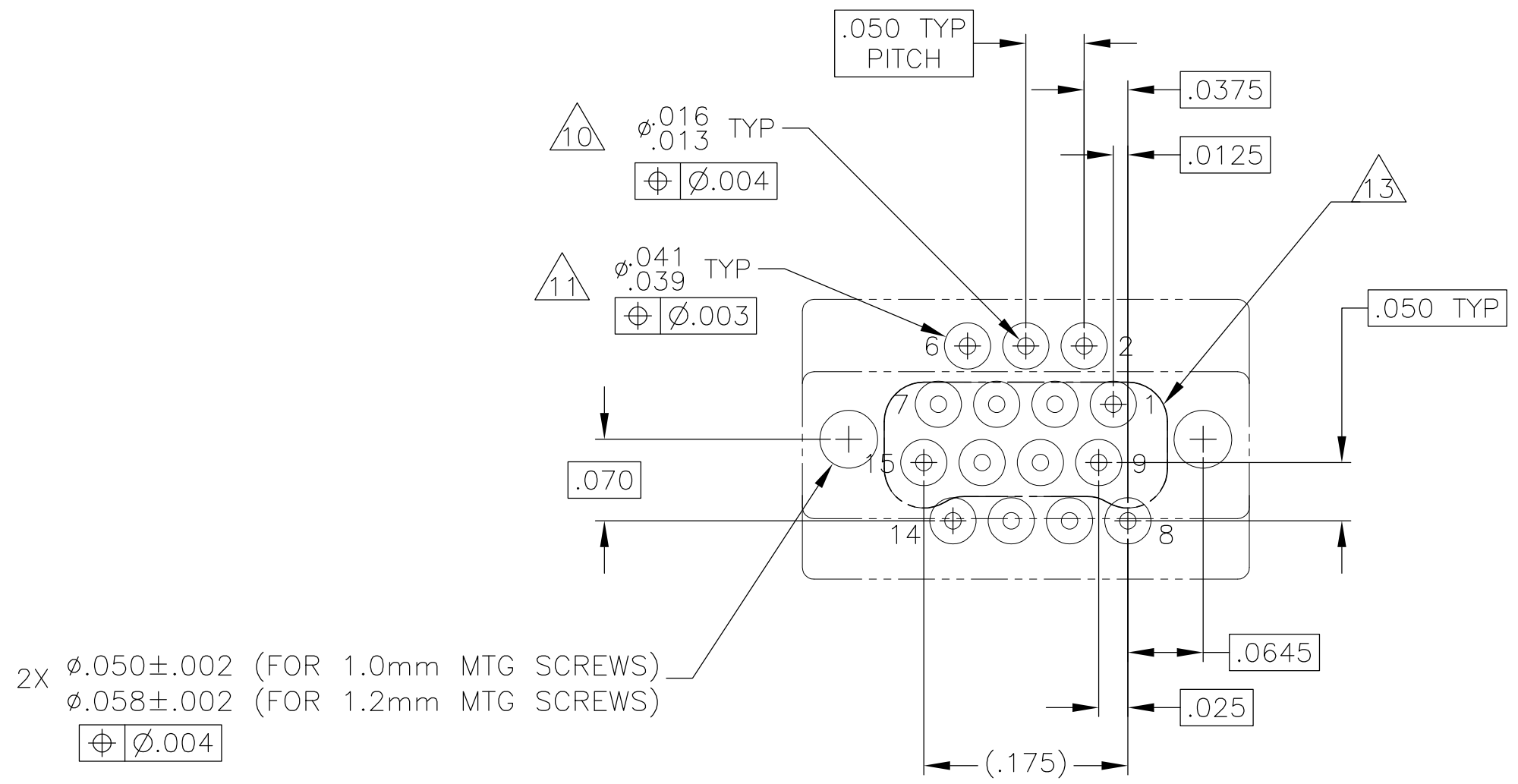
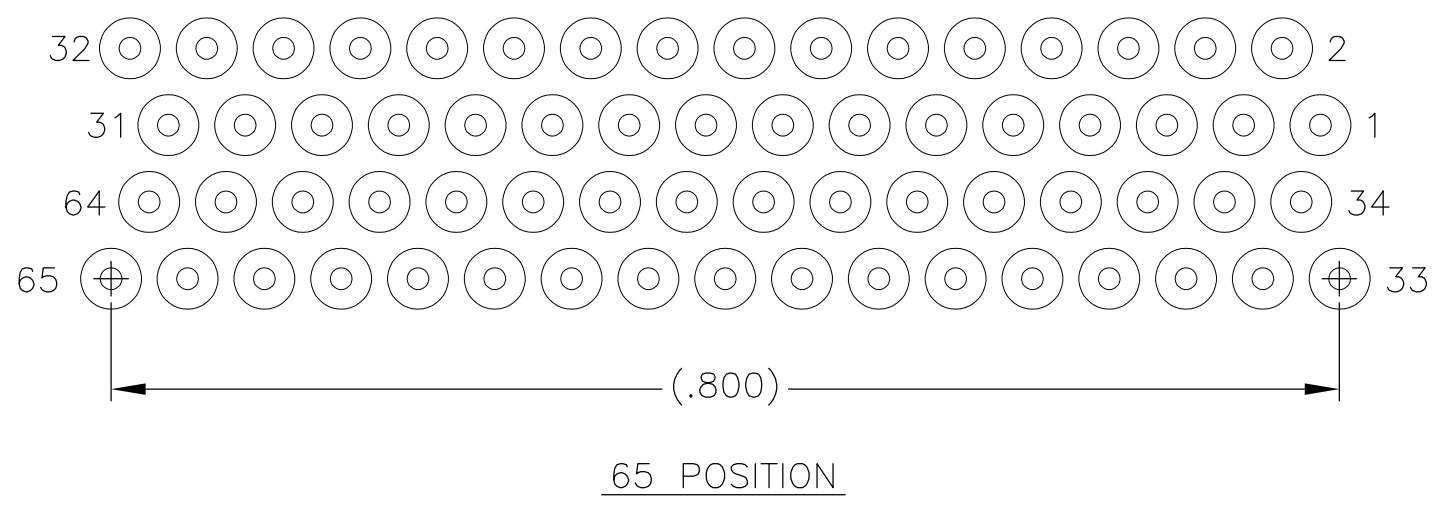
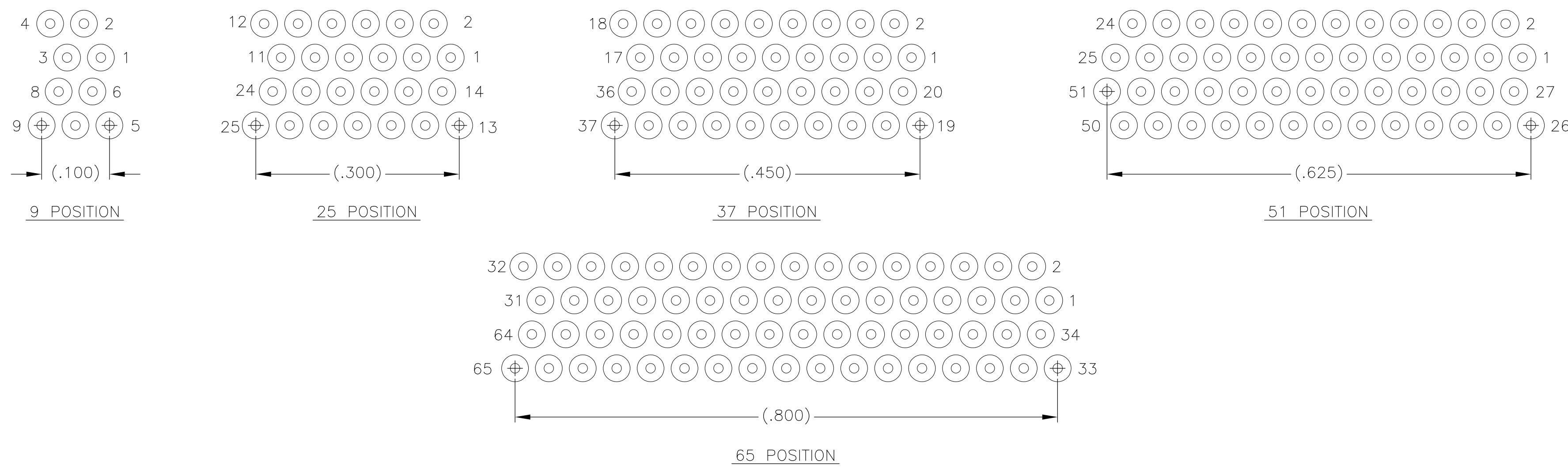
1471-9 (3/11)

D

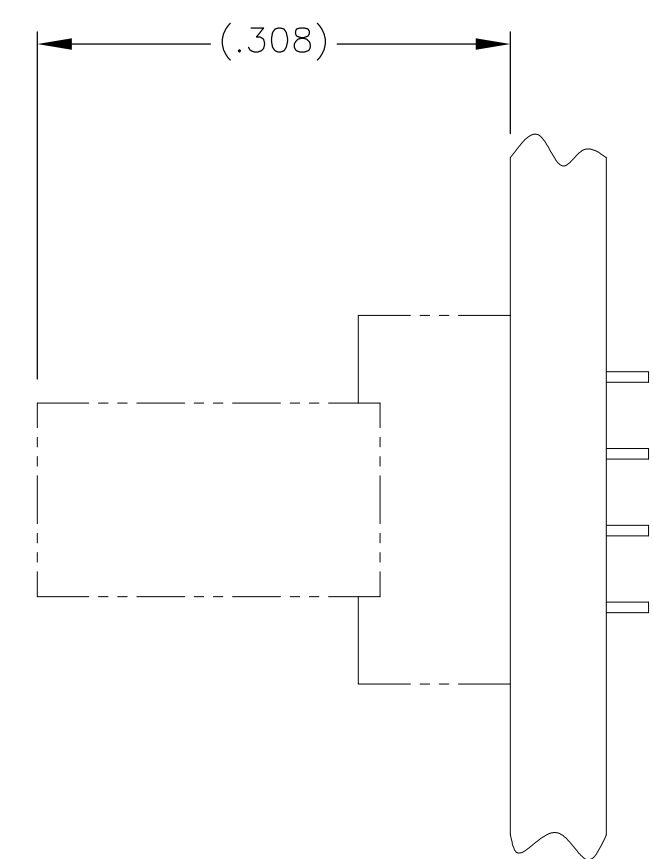
C

B

A



TYPICAL PCB LAYOUT
SIZE 15 SHOWN FOR REFERENCE



- 9. POSITIONAL TOLERANCES FOR BASIC DIMENSIONED FEATURES ARE RELATIVE TO FIDUCIALS OR SOME SIMILAR DATUM REFERENCES DEFINED BY PCB DESIGNER.
- 10. PLATED THROUGH HOLES
- 11. SOLDER PADS
- 12. ALL THROUGH HOLE LAYOUTS ARE AS VIEWED FROM TOP OF PCB.
- 13. CONNECTOR ORIENTATION

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. SCHOLL 8 AUG 03	TE Connectivity		
DIMENSIONS: INCHES		CHK M. STORRY 8 AUG 03			
		APVD —		NAME	
		PRODUCT SPEC —		RECEPTACLE ASSEMBLY, VERTICAL MOUNT, THROUGH HOLE, 2 TO 4 ROW, .050 SPACING, GOLD PLATED LEADS, PLASTIC OR METAL	
MATERIAL SEE NOTES		APVD —		SIZE	
		APPLICATION SPEC —		CAGE CODE	
FINISH SEE NOTES		WEIGHT —		DRAWING NO	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
		SCALE 8:1		SHEET 2 OF 2	
		REV C1			

1589818

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9